

EV Group expands collaboration with ITRI on heterogeneous integration process development – September 1, 2022

EVG announced that it has expanded its collaboration with the ITRI, one of the world's leading applied technology research institutes based in Hsinchu, Taiwan, on developing advanced heterogeneous integration processes. The installation of these high-volume-manufacturing platforms at ITRI's state-of-the-art facility will help enable EVG's and ITRI's shared customers to accelerate the development and transfer of new heterogeneous integration processes from R&D to customers' fabs. "Key to our Triple-i philosophy of invent-innovate-implement is our focus on engaging with world-leading research institutes, like ITRI, to accelerate the development and commercialization of new technologies that drive future innovations in the semiconductor industry." stated Hermann Walzl, executive sales and customer support director and member of the executive board at EVG.



The screenshot shows the Energy Daily website interface. At the top, there is a navigation bar with categories like '전체', '뉴스', '기록, 인터뷰', '분석', '오피니언', '사광과사광', '커뮤니티', and '日韓에너지데일리'. Below this is a search bar and a list of filters: '보도자료 홈', '산업별', '주제별', '지역별', '상장사', '사진'. The main content area features the EVG logo and a headline: 'EV Group, 이종 집적 프로세스 개발 위해 ITRI와 협력 확대'. The article is dated '2022-09-01 10:53' and attributed to '출처: EVG'. It includes two images: one showing a lithography machine and another showing the ITRI building. The caption below the images reads: '왼쪽부터 EVG의 LITHOSCALE® 마스크리스 노광 리소그래피 장비 및 ITRI 대만 본사 전경'. The article text states: '서울--(뉴스와이어) 2022년 09월 01일 -- MEMS, 나노기술, 반도체 시장을 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 분야를 선도하는 EV Group (이하 EVG)은 대만 신주에 위치한 세계적 응용 기술 연구소 중 하나인 ITRI (Industrial Technology Research Institute)와 첨단 이종 집적 기술 개발을 위한 협력을 확대한다고 밝혔다.'

대한 경제부(MOEA) 산업 기술처(DoIT)의 지원을 통해 ITRI는 패키지 설계, 테스트 및 검증, 그리고 파일럿 생산을 아우르는 생태계를 형성함으로써 공급망 현지화 달성 및 사업 기회 확대에 기여하기 위한 목적으로 HI-CHIP (Heterogenous Integration Chip-let System Package) 협력체를 구성했다. EVG는 HI-CHIP 협력체의 회원사로써 LITHOSCALE® 마스크리스 노광 리소그래피 설비, EVG®850 DB 자동 디분당 설비, GEMINI®FB 하이브리드 분당 설비 같은 첨단 웨이퍼 분당 및 리소그래피 설비를 제공한다. ITRI의 최신 연구 시설에 이 같은 대량 생산 설비들이 설치됨에 따라 앞으로 EVG와 ITRI의 공동 고객들은 새로운 이중 집적 프로세스를 빠르게 개발하고 R&D에서 고객의 필요로 신속히 이전할 수 있게 됐다.

반도체 제조 영역에서, 3D 수직 적층 및 이중 집적이란 다수의 서로 다른 Components들과 Dies를 단일 디바이스나 패키지로 제조, 조립 및 패키징 하는 것을 말하는데, 이는 단지 트랜지스터 크기를 축소하기 위한 목적을 넘어 계속해서 더 높은 성능을 달성하기 위해서 점점 더 중요해지고 있다. 3D 및 이중 집적은 첨단 패키징에서 고대역폭 interconnects를 가능하게 하므로 전반적인 시스템 성능을 향상시킬 수 있어 인공지능(AI), 자율주행, 기타 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 위해서 중요한 역할을 한다. 이 때문에 MOEA는 'AI 칩 이중 집적 모듈 첨단 제조 플랫폼'이나 '프로그래머블 이중 3D 집적' 같은 국가적 차원의 R&D 프로젝트를 통해서 필요한 자원들을 적극적으로 지원 및 연결하고 있다.

ITRI의 전자 및 광전자 시스템 연구소 부소장인 로버트 로(Robert (Wei-Chung) Lo) 박사는 "ITRI의 임무는 기술 개발을 통해서 산업을 육성하고 경제적 가치를 창출하고 사회적 번영을 이룩하는 것이다. 이를 위해 우리는 첨단 3D 및 이중 집적 프로세스 개발에 주력하고 있으며, 공급망에 걸쳐 긴밀한 협력을 촉진함으로써 반도체 산업의 지속적인 개발과 성장을 돕고자 한다"며 "고객들이 자신들의 필요에 설치하고 있는 것과 동일하게, 우리 연구소에 EVG의 최신 웨이퍼 분당 및 리소그래피 솔루션을 포함한 완전 자동화 대량 생산 시스템을 설치함으로써, ITRI에서 개발된 프로세스를 곧바로 고객 필요로 이전할 수 있게 돼 양산화 시점을 상당 기간 단축할 수 있게 됐다"고 말했다.

EV Group (EVG)의 영업 및 고객 지원 책임자이자 경영 이사회 이사인 허만 발트(Hermann Walt)은 "EVG는 Triple i (invent-innovate-implement) 원칙을 기반으로 ITRI 같은 세계적 연구소와 협력 관계를 맺고 반도체 산업의 혁신을 가속화하는 첨단 기술 개발과 상용화에 참여하고 있다"며 "ITRI와의 지속적인 협력은 세계적인 연구소와 교류의 장을 마련하고 대안에서 EVG의 프로세스 지원 인프라를 더욱 강화하도록 한다. 이러한 협력을 통해 EVG는 몇 년 사이에 현지 고객들과 파트너사들의 점점 더 높아지는 요구와 당면 과제를 더 잘 충족하고 해결할 수 있게 됐다. 여기에는 오스트리아에 있는 EVG 본사의 이중 집적 역량 센터가 제공하는 서비스와 더불어, 대안 가지에 위치해 뛰어난 성과를 거두고 있는 EVG 프로세스 및 애플리케이션 엔지니어링 팀이 중요한 역할을 했다"고 밝혔다.

http://www.energydaily.co.kr/_press?newsid=950493